

证券代码:002428 证券简称:云南锗业 公告编号:2024-062  
**云南临沧鑫圆锗业股份有限公司  
关于以控股子公司股权对云南鑫耀  
半导体材料有限公司进行增资的公告**

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

**一、交易情况概述**  
 2024年11月4日,云南临沧鑫圆锗业股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第八届董事会第二十一次会议审议通过了《关于以控股子公司股权对云南鑫耀半导体材料有限公司进行增资的议案》,同意公司控股子公司云南中科鑫圆晶体材料有限公司(以下简称“中科鑫圆”)全体股东以持有的中科鑫圆全部股权按经审计的净资产 $227,536,405.22$ 元(基准日为2024年8月31日)作价对控股子公司云南鑫耀半导体材料有限公司(以下简称“鑫耀公司”)进行增资。同意公司以持有的中科鑫圆 $97.6155%$ 股权转让(对应注册资本 $221,058,040.00$ 元)作价 $222,110,691.09$ 元,认购鑫耀公司 $190,881,545.89$ 元新增注册资本;并同意惠峰先生以持有的中科鑫圆 $2.3845%$ 股权转让(对应注册资本 $5,400,000$ 元)作价 $5,425,714.13$ 元,认购鑫耀公司 $4,662,849.39$ 元新增注册资本。

增资完成后,鑫耀公司将会得中科鑫圆 $100%$ 股权,鑫耀公司注册资本增加至 $321,014,395.28$ 元,本公司将持有鑫耀公司 $84.5294%$ 股权,公司对鑫耀公司、中科鑫圆控制地位不变,公司合并报表范围不会发生变更。

本次增资事项不构成关联交易,不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,无需经过有关监管部门批准。根据《深圳证券交易所股票上市规则》(公司章程)等相关规定,本次交易在董事会权限范围内,无需提交股东大会审议。

本次增资事项已经中科鑫圆董事会审议通过,尚需鑫耀公司股东大会批准且其余股东放弃对本次增资的优先认购权后方可实施。

**二、增资方基本情况**

**增资方一:**本公司  
**增资方二:**惠峰,男,中国籍,身份证号:1101011963\*\*\*\*\*男,本公司科学研究所研究员。2007年至2012年,任中科鑫圆总经理;2012年至2023年在中科鑫圆任总工程师;2023年1月至至今,在中科鑫圆执行董事;2024年3月至今日,任鑫耀公司总经理。

截至目前,惠峰先生持有公司 $11.96%$ 的股权转让(对应出资额 $1500$ 万元),并担任公司总经理职务。同时,惠峰先生持有中科鑫圆 $2.3845%$ 股权转让(对应出资额 $540$ 万元),并担任中科鑫圆执行董事职务。

经查询,惠峰先生不属于失信被执行人。

**三、增资标的公司基本情况**

**名称:**云南鑫耀半导体材料有限公司  
**统一社会信用代码:**915301000776173084  
**住所:**云南省昆明市高新区金马碧鸡坊街666号2楼  
**企业类型:**有限责任公司(自然人投资或控股)  
**注册资本:**12547万元  
**法定代表人:**包文东  
**成立日期:**2013年09月10日

经营范围:一般项目:电子专用材料研发;电子专用材料制造;电子专用材料销售;货物进出口;技术进出口(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。

**2.最近一年又一期主要财务数据**  
 单位:万元

项目	2023年12月31日(经审计)	2024年8月31日(经审计)
资产总额	49,014.29	68,031.76
负债总额	24,912.58	45,278.12
应收账款总额	8,655.48	15,539.29
净资产	24,101.71	22,753.64
项目	2023年度(经审计)	2024年1-8月(经审计)
营业收入	12,379.34	8,804.08
营业利润	1,037.34	-1,796.22
净利润	906.93	-1,348.06
经营活动产生的现金流净额	3,117.19	-783.42

**3.股权结构**

股东名称	出资金额(万元)	持股比例
云南临沧鑫圆锗业股份有限公司	22,105.804	97.6155%
惠峰	540	2.3845%
合计	22,645.804	100%

**4.历史沿革**

中科鑫圆成立于2008年,目前主要业务为太阳能单晶片(衬底)的生产与销售。经查询,中科鑫圆经营良好,不属于失信被执行人。

**五、本次增资的整体方案及定价依据**

**(一)整体方案**

考虑到公司、中科鑫圆的少数股东结构、业务及净资产均有差异,并保障鑫耀公司与中科鑫圆的合法性和公允性,本次增资的整体方案为:控股子公司中科鑫圆整体由股东以中科鑫圆全部股权按经审计的净资产 $227,536,405.22$ 元(基准日为2024年8月31日)作价对鑫耀公司进行增资。其中,本公司以持有的中科鑫圆 $97.6155%$ 股权转让(对应注册资本 $221,058,040.00$ 元)作价 $222,110,691.09$ 元,认购鑫耀公司 $190,881,545.89$ 元新增注册资本;并同意惠峰先生以持有的中科鑫圆 $2.3845%$ 股权转让(对应注册资本 $5,400,000$ 元)作价 $5,425,714.13$ 元,认购鑫耀公司 $4,662,849.39$ 元新增注册资本。

增资完成后,鑫耀公司将会得中科鑫圆 $100%$ 股权,鑫耀公司注册资本增加至 $321,014,395.28$ 元,本公司将持有鑫耀公司 $84.5294%$ 股权,公司对鑫耀公司、中科鑫圆控制地位不变,公司合并报表范围不会发生变更。

本次增资事项已经中科鑫圆董事会审议通过,尚需鑫耀公司股东大会批准且其余股东放弃对本次增资的优先认购权后方可实施。

**六、增资方的声明、保证与承诺**

**增资方一:**本公司  
**增资方二:**惠峰,男,中国籍,身份证号:1101011963\*\*\*\*\*男,本公司科学研究所研究员。2007年至2012年,任中科鑫圆总经理;2012年至2023年在中科鑫圆任总工程师;2023年1月至今日,在中科鑫圆执行董事;2024年3月至今日,任鑫耀公司总经理。

截至目前,惠峰先生持有公司 $11.96%$ 的股权转让(对应出资额 $1500$ 万元),并担任公司总经理职务。同时,惠峰先生持有中科鑫圆 $2.3845%$ 股权转让(对应出资额 $540$ 万元),并担任中科鑫圆执行董事职务。

经查询,惠峰先生不属于失信被执行人。

**三、增资标的公司基本情况**

**名称:**云南鑫耀半导体材料有限公司

**统一社会信用代码:**915301000776173084

**住所:**云南省昆明市高新区金马碧鸡坊街666号2楼

**企业类型:**有限责任公司(自然人投资或控股)  
**注册资本:**12547万元  
**法定代表人:**包文东  
**成立日期:**2013年09月10日

经营范围:一般项目:电子专用材料研发;电子专用材料制造;电子专用材料销售;货物进出口;技术进出口(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。

**2.最近一年又一期主要财务数据**  
 单位:万元

项目	2023年12月31日(经审计)	2024年8月31日(经审计)
资产总额	35,979.98	41,028.87
负债总额	21,007.25	26,359.60
应收账款总额	3,218.18	5,340.67
净资产	14,972.73	14,669.27
项目	2023年度(经审计)	2024年1-8月(经审计)
营业收入	5,829.89	6,067.68
营业利润	581.08	-484.65
净利润	592.41	-289.32
经营活动产生的现金流净额	-289.19	-1,026.37

**3.股权结构**

股东名称	出资额(万元)	持股比例
云南临沧鑫圆锗业股份有限公司	8,047	64.139%
哈勃股权投资有限公司	3,000	23.9101%
惠峰	1,500	11.9550%
合计	12,547	100%

**4.历史沿革**

鑫耀公司成立于2013年,目前主要业务为半导体材料砷化镓晶片及磷化铟晶片的生产与销售。经查询,鑫耀公司经营良好,不属于失信被执行人。

**四、作为出资的股权的基本情况**

**1.基本情况**

**名称:**云南中科鑫圆晶体材料有限公司

**统一社会信用代码:**91530100676561318U

**住所:**云南省昆明市高新区金马碧鸡坊街666号

**企业类型:**有限责任公司(自然人投资或控股)  
**注册资本:**12546.804万元  
**法定代表人:**惠峰

本公司、哈勃投资(乙方)、惠峰(丙方)、鑫耀公司(丁方)、中科鑫圆(戊方)就本次增资相关事项进行约定并签署《云南鑫耀半导体材料有限公司增资协议》,协议主要内容如下:

**第一条,丁方、戊方不进行任何形式的利益分配;本次增资完成后,丁方的滚存未分配利润由丁方各股东按其持股比例享有,丙方的滚存未分配利润由丁方单独享有。**

**第二条,出资安排及本次增资交割日**

丁方、戊方应自本协议生效之日起30个工作日内,办理完毕股权转让给丁方及本次增资相关的工商变更登记手续,本次协议各方给予必要的协助与配合,工商变更登记完成之日为本次增资交割日(“本次增资交割日”)。自本次增资交割日起,丁方即成为戊方股东,持有戊方 $100%$ 股权,享有戊方一切股东权利并承担全部股东义务。

**第三条,声明、保证与承诺**

1.本协议各方分别为而非连带地声明、保证及承诺如下:

(1)甲方、乙方、丙方、丁方、戊方为依据中国法律正式成立并有效存续的法人;丙方为中华人民共和国公民,均拥有签订并履行本协议的全部、充分的权利与授权,并依据中国法律具有签订本协议的行为能力。

(2)各方保证其就本协议所签订提供的一切文件资料均是真实、有效、完整的。

(3)本协议的签订或履行不违反其一方为约束其自身或其所有财产的任何重大合同或协议。

(4)其已就与本次增资有关的、并需要为各方所了解和掌握的所有信息和资料,向相关方进行了充分、详尽、及时的披露,没有重大遗漏、误导性陈述和虚假。

(5)甲方、乙方、丙方、丁方、戊方不存在任何限制或影响其履行本协议项下约定的任何义务的条件或安排,包括但不限于在标的股权上设置质押、或任何影响产权转让或股东权利行使的限制或影响、标的股权也未被任何有权机构采取冻结、查封等强制性措施或其他影响产权转让或股东权利行使的安排。

(6)甲方、乙方、丙方、丁方、戊方不存在任何影响其履行本协议项下约定的任何义务的民事纠纷或诉讼。

(7)甲方、乙方、丙方、丁方、戊方不存在任何影响其履行本协议项下约定的任何义务的行政处罚。

(8)甲方、乙方、丙方、丁方、戊方不存在任何影响其履行本协议项下约定的任何义务的刑事处罚。

(9)甲方、乙方、丙方、丁方、戊方不存在任何影响其履行本协议项下约定的任何义务的其他重大不利影响。

(10)甲方、乙方、丙方、丁方、戊方不存在任何影响其履行本协议项下约定的任何义务的其他重大不利影响。

(11)甲方、乙方、丙方、丁方、戊方不存在任何影响其履行本协议项下约定的任何义务的其他重大不利影响。

(12)甲方、乙方、丙方、丁方、戊方不存在任何影响其履行本协议项下约定的任何义务的其他重大不利影响。

(13)甲方、乙方、丙方、丁方、戊方不存在任何影响其履行本协议项下约定的任何义务的其他重大不利影响。

(14)甲方、乙方、丙方、丁方、戊方不存在任何影响其履行本协议项下约定的任何义务的其他重大不利影响。

(15)甲方、乙方、丙方、丁方、戊方不存在任何影响其履行本协议项下约定的任何义务的其他重大不利影响。

(16)甲方、乙方、丙方、丁方、戊方不存在任何影响其履行本协议项下约定的任何义务的其他重大不利影响。

(17)甲方、乙方、丙方、丁方、戊方不存在任何影响其履行本协议项下约定的任何义务的其他重大不利影响。

(18)甲方、乙方、丙方、丁方、戊方不存在任何影响其履行本协议项下约定的任何义务的其他重大不利影响。

(19)甲方、乙方、丙方、丁方、戊方不存在任何影响其履行本协议项下约定的任何义务的其他重大不利影响。

(20)甲方、乙方、丙方、丁方、戊方不存在任何影响其履行本协议项下约定的任何义务的其他重大不利影响。

(21)甲方、乙方、丙方、丁方、戊方不存在任何影响其履行本协议项下约定的任何义务的其他重大不利影响。

(22)甲方、乙方、丙方、丁方、戊方不存在任何影响其履行本协议项下约定的任何义务的其他重大不利